

平成22年5月21日
住友ベークライト株式会社

エポキシ樹脂プリント配線板用材料の価格改定について

住友ベークライト株式会社（本社：東京都品川区、社長：小川富太郎）は、製造・販売するプリント配線板用材料であるエポキシ樹脂銅張積層板及びプリプレグの価格改定を実施する事としましたのでお知らせ致します。

主原料であるガラスクロス価格の急激かつ大幅な高騰が続いており、銅箔価格も現時点では軟化を見せているものの、既に昨年度からの銅価の上昇により大きく値上がりした状況となっています。加えて、エポキシ樹脂などの化学品価格も大きく上昇しております。

当社は、このような原材料価格高騰が続く中、より一層の社内合理化によって、原材料価格アップの吸収に努めて参りましたが、こうした状況は、弊社の自助努力による吸収の限界を遥かに超えるものとなっており、以下の通り製品価格を改定させていただくことと致しました。

(1) 価格改定対象製品と現行価格に対する改定幅

- | | |
|------------------|-------|
| ①エポキシ樹脂銅張積層板 | : 10% |
| ②多層プリント配線板用プリプレグ | : 8% |

(2) 実施時期

2010年6月1日出荷分より

以上

【本件に関するお問合せ先】

総務法務部広報担当 TEL 03(5462)3433